

WEBINAR

機械研磨による試料作製のポイント、
微小箇所を狙うためのオールインワン断面作製装置、
光学顕微鏡の電動化による効率性の向上を知るウェビナー

サンプルの
状態観察

埋め込み・切断・研磨(研削、研磨)

観察

分析・解析

実体顕微鏡シリーズ



機械研磨

大きいサンプル(大面積)

硬いサンプル
金属、電子部品、セラミック等

埋込機



切断機



自動研磨機



光学顕微鏡

SEM*, EPMA*, AFM*

*TXPのアプリケーション例で紹介

金属組織解析

広視野自動画像取得

ターゲット断面作製装置 ライカ EM TXP

ミクロトームの操作性で実体顕微鏡で観察しながら
切断から研磨までこなすオールインワン装置

実装品、ディスプレイ材料、複合材料などの微小箇所



内 容

● 機械研磨による試料作製の基本とノウハウ、自動研磨の使いこなし

株式会社三啓

● 微小箇所を狙うことに特化したターゲット断面作製装置

EM TXPの特長(機械研磨との違いや使い分けについても紹介)

ライカマイクロシステムズ株式会社

● 顕微鏡のトレンド、電動化による観察作業の効率化と快適性の向上

ライカマイクロシステムズ株式会社

日 程

● 2026年3月4日(水) 10時～11時、16時～17時の2回

※2回とも内容は同じです。どちらかをお選びください。

参加方法

● お申し込みはこちら(無料) 定員:200名

※当日参加できない方には、期間限定で見逃し配信を予定しております。お気軽にお申込みください。

午前の部

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ySd17-RyTICC3Cy6CpLtPg#/registration

午後の部

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_P3-h9yFVRJGx8EW5dU337g

ライカマイクロシステムズ株式会社

本社 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-29-9

<https://www.leica-microsystems.com/jp/> Email:lmc@leica-microsystems.co.jp

Tel.03-6758-5640 Fax.03-5155-4336

※この製品のデザインおよび仕様は改良などのために予告なく変更する場合があります。